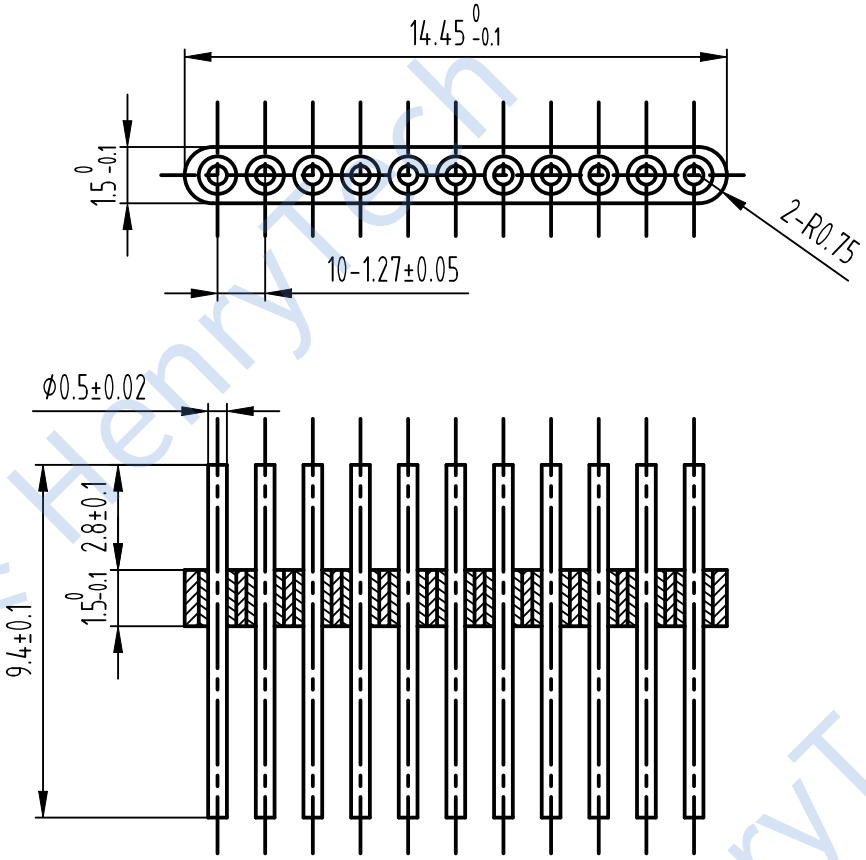

技术要求：

1. 绝缘电阻：≥5000MΩ@500V
2. 介电耐压：≥300V
3. 密封漏率：≤1.013x10^{-3}Pa · cm^3/S
4. 使用寿命：≥500次
5. 温度范围：-65℃~+155℃
6. 镀层厚度：≥1.27μm软金

借通用件登记							
描 图							
校 描							
旧底图总号							
签 字							
日 期	标记	处数	更改文件号	签字	日期		
	设计	M.	标准化		图样标记	重量	比例
	审核						1:1
	工艺		日期	2024/10/15	共 页	第 页	

装配图

HN-LP11-0.5-1.27(9.4-2.8)M

成都恒利泰科技有限公司

成都恒利泰科技有限公司
Chengdu HenryTech Technology co., Ltd

恒利泰 HenryTech